

ДИНАМИКА ЭКРАНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
В ФОТОРЕФРАКТИВНЫХ КРИСТАЛЛАХ $Bi_{12}SiO_{20}$ В.Н. Астратов, А.В. Ильинский,
А.С. Фурман

1. Динамика объемного заряда определяет важные для приложений нелинейные оптические свойства фоторефрактивных кристаллов. Среди них большой интерес вызывают электрооптические кристаллы силленитов ($Bi_{12}SiO_{20}$, $Bi_{12}GeO_{20}$), широко используемые в динамической голографии и в устройствах оптической обработки информации [1].

В настоящей работе экспериментально и теоретически исследована динамика объемного заряда при экранировании электрического поля, приложенного к кристаллу $Bi_{12}SiO_{20}$ после предварительного освещения. Показано, что характер процесса экранирования существенно зависит от температуры кристалла T . При $T \sim 300$ К экранирование сопровождается эффектом стратификации [2-4] - в кристалле формируются слои объемного заряда чередующихся знаков. Со временем плотность заряда в слоях нарастает, а их толщина уменьшается. В отличие от этого при $130 < T < 200$ К экранирование осуществляется в результате расширения единственного слоя объемного заряда постоянной плотности, формируемого у отрицательного блокирующего электрода. Все эти особенности динамики экранирования описаны в рамках простой модели, учитывающей ионизацию примесных центров, дрейф и захват электронов. Сделан вывод о том, что перенос заряда в широком интервале температур контролируется захватом электронов на ловушки с энергией ионизации 0,4 эВ.

2. В экспериментах кристалл $Bi_{12}SiO_{20}$ толщиной $d = 8$ мм подвергался однородному освещению с длиной волны $\lambda = 488$ нм. После этого к кристаллу в темноте прикладывалось напряжение $U = 9$ кВ, причем поток носителей заряда через отрицательный электрод блокировался тонкой (30 мкм) диэлектрической прослойкой (см. вставку на рис. 1). Распределения электрического поля $E(z)$ в последовательные моменты времени регистрировались, как и в [2, 3], по поперечному электрооптическому эффекту. Измерения проводились при различных значениях температуры кристалла T . При $T \sim 300$ К наблюдался эффект стратификации в соответствии с [2-4]. В отличие от этого при $T = 161$ К у отрицательного электрода формируется расширяющийся слой объемного заряда с постоянной плотностью $\rho_0 = e \cdot 3.75 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$, где e - абсолютная величина заряда электрона, см. рис. 1.

3. Перейдем к теоретическому рассмотрению процессов экранирования. Согласно [1-3], в запрещенной зоне кристаллов силленитов имеется большое количество уровней глубоких центров рекомбинации и ловушек. Однако для полной интерпретации наших экспериментов достаточно рассматривать схему, включающую глубокий

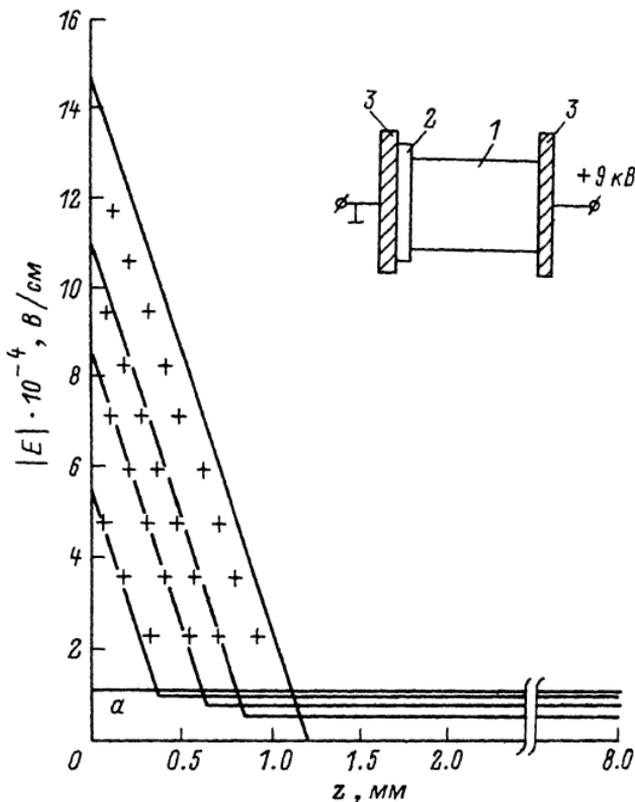


Рис. 1. Распределения напряженности электрического поля $E(z)$, измеренные в различные моменты времени t после приложения внешнего напряжения: а - 0, б - 5, в - 10, г - 15, д - 180 с. Сплошными линиями приведен теоретический результат. 1 - кристалл $Bi_{12}SiO_{20}$ размерами $15 \times 10 \times 8$ мм³, 2 - слюдяная прослойка, 3 - прозрачные электроды из SnO_2 .

уровень (А) и два уровня ловушек L_1 и L_2 (см. вставку а на рис. 2). В ходе предварительного освещения электроны переходят с А центров через зону проводимости на ловушки. После прекращения освещения происходит термическая генерация электронов с ловушек в зону и их обратный захват. При температурах, близких к комнатным, генерация с уровня L_2 играет существенную роль в переносе заряда. В этих условиях экранирование сопровождается эффектом стратификации в соответствии с теорией [2-4].

При пониженных температурах генерация с более глубокого уровня L_2 оказывается подавленной, а динамика объемного заряда определяется лишь генерацией электронов с уровня L_1 , их дрейфом в электрическом поле и обратным захватом (см. вставку б на рис. 2). Захват на более глубокие уровни не существен. Поэтому в отсутствие напряжения концентрация электронов в зоне проводимости n и степень заполнения f уровня L_1 определяются квазистационарными значениями n_0 и f_0 , связанными соотношением

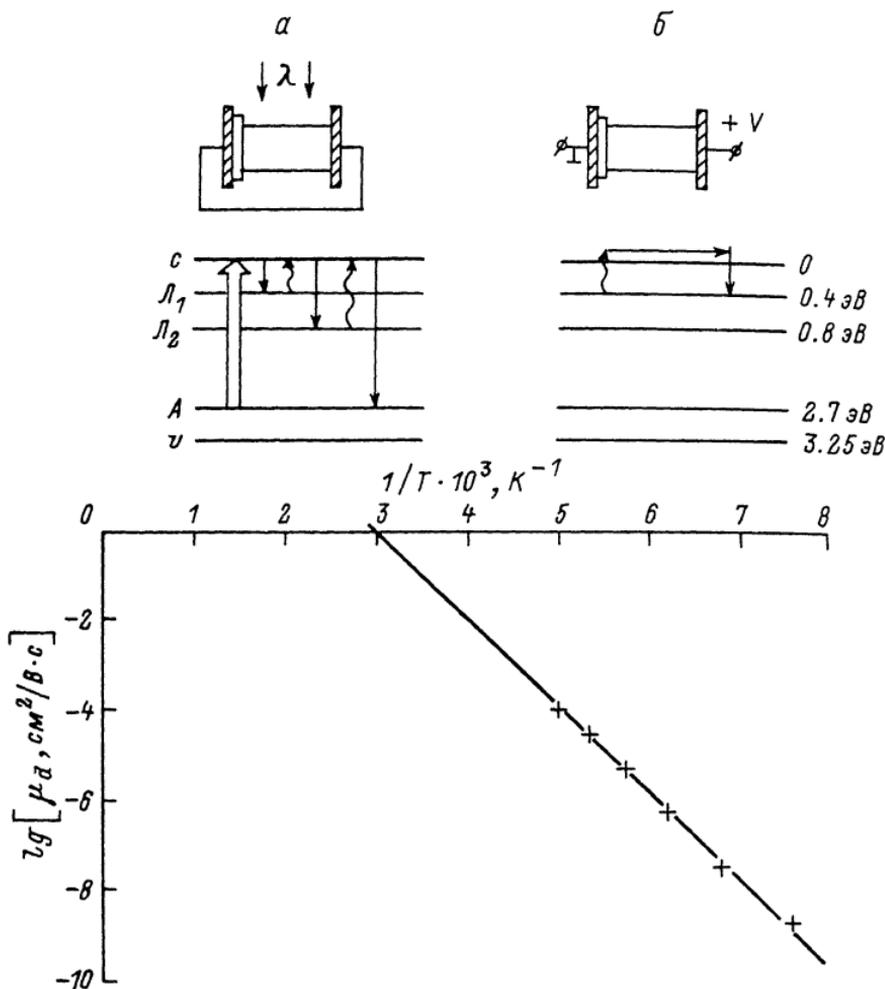


Рис. 2. Температурная зависимость дрейфовой подвижности электронов μ_d . На вставке: основные типы электронных переходов при освещении ($\lambda = 488$ нм) - а, после прекращения освещения при пониженных температурах - б.

$$n_0 = N f_0 \frac{\tau}{\tau_1} = \frac{N_c f_0}{1 - f_0} \exp\left(-\frac{\epsilon_0}{kT}\right). \quad (1)$$

Здесь N - концентрация ловушек L_1 , ϵ_0 - энергия их ионизации, k - постоянная Больцмана, N_c - эффективная плотность состояний в зоне проводимости, τ_1 и τ - характерные времена ионизации ловушек и жизни электронов в зоне, $\tau \ll \tau_1$. Величина $f_0 < 1$ определяется условиями предварительного освещения.

Характер обсуждаемого экранирования должен существенно зависеть¹ от соотношения величин τ_1 и максвелловского времени

¹ Ранее было показано [5], что в подобных условиях соотношение τ_1 и τ_M определяет также поведение электрических флуктуаций в кристалле.

$\tau_M = \epsilon(4\pi e \mu n_0)^{-1}$, где ϵ — диэлектрическая проницаемость, μ — подвижность электронов в зоне. Для объяснения экспериментальных результатов необходимо предположить, что $\tau_1 \ll \tau_M$ (в противном случае обсуждаемая ситуация сводится к рассмотренной в [4] и, так же как и при комнатной температуре, должен был бы возникать эффект стратификации, что не наблюдается). Тогда, поскольку характерное время процесса экранирования $\tau_0 \sim \tau_M \gg \tau_1 \gg \tau_2$, в кристалле должно поддерживаться локальное равновесие между генерацией и захватом электронов $n = Nf \frac{\tau}{\tau_1}$. Используя это соотношение, а также уравнение сохранения полного тока i и уравнение Пуассона

$$\frac{\epsilon}{4\pi} \frac{\partial E}{\partial t} + e \mu n E = i; \quad \frac{\partial E}{\partial t} = -\frac{4\pi e}{\epsilon} \left[N(f - f_0) + n - n_0 \right]. \quad (2)$$

находим, что плотность объемного заряда ρ изменяется в процессе экранирования по закону $\rho = \rho_0 = e N f$ при $z < z_0$, $\rho = 0$ при $z > z_0$,

$$z_0 = \omega t h \frac{t}{\tau}; \quad \omega = \left(\frac{\epsilon \sigma}{4\pi \rho_0} \right)^{1/2}; \quad \tau_0 = \frac{dz_1}{\mu \tau} \left(\frac{\epsilon}{2\pi \rho_0 \sigma} \right)^{1/2}. \quad (3)$$

При выводе (3) учитывается отсутствие потока электронов через контакт при $z = 0$ и постоянство приложенного напряжения $U = \int_0^d E dz$.

Более полная теория экранирования предложена в [6].

Полученный результат означает, что толщина слоя ионизированных ловушек z_0 увеличивается от нуля до стационарного значения $z_0 = \omega$ с характерной скоростью $v = \mu E_0 \frac{\tau}{\tau_1}$, где $E_0 = U/d$. Таким образом, перераспределение заряда, связанного на примесных центрах, эффективным образом описывается как движение газа свободных электронов с дрейфовой подвижностью $\mu_d = \mu \frac{\tau}{\tau_1} \ll \mu$, покидающих приконтактную область под действием приложенного поля.

Распределения поля, следующие из формулы (3) при $Nf_0 = 3.75 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$, $\mu_d = 6.4 \cdot 10^{-7} \text{ см}^2/\text{Вс}$, представлены на рис. 1. Из рисунка видно, что теория описывает все особенности переходного процесса, наблюдавшиеся на опыте. Небольшое расхождение теоретических и экспериментальных зависимостей $E(z)$ на позднем этапе процесса по-видимому связано с падением напряжения на диэлектрике, которое не учитывалось в (3).

Дрейфовую подвижность μ_d можно, используя (1), представить [7] в виде

$$\mu_d = \mu \frac{\tau}{\tau_1} = \mu \frac{N_c}{N(1-f_0)} \exp\left(-\frac{\epsilon_0}{kT}\right). \quad (4)$$

Таким образом, из теоретической модели следует, что скорость расширения обедненного слоя должна экспоненциально зависеть от температуры.

4. Выводы изложенной теории подтверждаются дополнительными экспериментами, выполненными при различных значениях температуры кристалла. В интервале $130 < T < 200$ К наблюдаемая динамика экранирования соответствовала формулам (3). Температурная зависимость характерной скорости движения обедненного слоя оказалась экспоненциальной в соответствии с изложенными представлениями. Экспериментальная зависимость $\mu_d(T)$ показана на рис. 2. Таким образом, перенос заряда контролируется захватом на единственный уровень ловушек L_1 с энергией ионизации $\epsilon_0 = 0.40 \pm 0.03$ эВ.

Примечательно, что, как видно из рисунка, на зависимость $\mu_d(T)$ хорошо ложится значение подвижности при комнатной температуре $\mu_d = 0.03$ см²/Вс [8]. Это обстоятельство указывает на то, что и при комнатных температурах дрейфовая подвижность контролируется тем же уровнем L_1 . По-видимому этим и объясняются столь низкие значения подвижности, несовместимые с представлением о зонной проводимости. Используя оценки $N_c \sim 10^{19}$ см⁻³, $N \sim 10^{15}$ см⁻³, $f_0 \ll 1$, получаем для истинной подвижности в зоне значение $\mu \sim 10$ см²/Вс. Эта оценка согласуется с результатами [9], полученными при исследовании быстрой кинетики фототока.

В заключение отметим, что исследование рассмотренного в работе режима экранирования позволяет определить очень низкие значения дрейфовой подвижности ($\sim 10^{-9}$ см²/Вс) в условиях низкой электропроводности, когда другие методы неприменимы.

Авторы благодарны М.И. Дьяконову и А.А. Каплянскому за полезные обсуждения работы.

Л и т е р а т у р а

- [1] Петров М.П., Степанов С.И., Хомченко А.В. Фоточувствительные электрооптические среды в голографии и оптической обработке информации, Л.: Наука, 1983, 270 с.
- [2] Астратов В.Н., Ильинский А.В., Киселев В.А. - ФТТ, 1984, т. 26, № 9, с. 2843-2851.
- [3] Astratov V.N., I l' i n s k i i A.V. - Ferroelectrics. 1987, v. 75, N 1-2, p. 251-269.
- [4] Фурман А.С. - ФТТ, 1986, т. 28, № 7, с. 2083-2090.
- [5] Фурман А.С. - ФТТ, 1987, т. 29, № 4, с. 1076-1085.
- [6] Фурман А.С. - ФТП, 1988, т. 22, № 5, с. 978-986.
- [7] Бьюб Р. Фотопроводимость твердых тел, М.: ИЛ, 1962, 558 с.
- [8] Hou S.L., Lauer R.B., Aldrich R.E. J. Appl. Phys., 1973, v. 44, N 6, p. 2652-2658.

[9] О в ч и н н и к о в И.Т., Я н ш и н Э.В. - ФТТ, 1983, т. 25, № 7, с. 2196-2198; С а у х G.L., B r u n A. - IEEE J. of Quantum Electronics, 1987, v. QE-23, N 10, p. 1680-1688.

Физико-технический
институт им. А.Ф. Иоффе
АН СССР, Ленинград

Поступило в Редакцию
15 апреля 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 14

26 июля 1988 г.

ФОКУСИРУЮЩИЙ ВОЛНОВОД ВИДА КАНАЛ В ДИЭЛЕКТРИКЕ

В.А. Е п и ш и н, В.А. М а с л о в,
В.Н. Р я б ы х, В.А. С в и ч,
А.Н. Т о п к о в

Локализация поля при помощи волноводов без использования традиционных оптических узлов позволяет сочетать в одном простом элементе функции фокусировки и транспортировки пучков излучения [1-3]. Такой длиннофокусный элемент перспективен, например, в лазерной технологии [4], субмиллиметровой лазерной диагностике плазмы [5]. В [2] проведено рассмотрение особенностей локализации поля в многомодовых волновых каналах. Установлена необходимость создания сложного входного поля. Приведены приближенные оценки периодически расположенных областей локализации излучения для волноводов некоторых типов.

В данной работе сообщается о фокусировке осесимметричного линейно-поляризованного пучка, не требующей формирования сложного поля на входе волновода. В качестве последнего использовался распространенный в ИК диапазоне (особенно в длинноволновой части) волновод кругового сечения вида канал в диэлектрике (ВКД). Расположение областей локализации установлено путем расчетов на ЭВМ и проверено экспериментально. Аперриодичность следования этих областей вдоль оси ВКД объяснена аналитически. Предложено простое устройство локализации поля - фокусирующий волновод [6].

В круглом ВКД при $ka \gg 1$, $|\frac{j_m}{k} - 1| \ll a$ в нулевом порядке по $\frac{1}{ka}$ ($k = \frac{2\pi}{\lambda}$, λ - длина волны, a - радиус канала, j_m - постоянные распространения мод ВКД) [7, 8], моды EH_{1m} имеют линейную поляризацию и при $m \ll \sqrt{\frac{a}{\lambda}}$ описываются нормированными функциями, входящими в полную ортогональную систему,

$$V_m(\rho) = \frac{\sqrt{2} J_0(U_{0m} \rho)}{J_1(U_{0m})}, \quad (1)$$

где J_0, J_1 - функции Бесселя первого рода, U_{0m} - корни уравнения $J_0(U_{0m}) = 0$, $\rho = r/a$ - безразмерная радиальная координата,